PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

07-049483

(43) Date of publication of application: 21.02.1995

(51)Int.CI.

G02F 1/1333

(21)Application number: 05-214869

(71)Applicant: KANEGAFUCHI CHEM IND CO

LTD

(22)Date of filing:

06.08.1993

(72)Inventor: YOSHIDA KEIICHI

MATSUMOTO KENJI

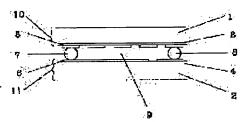
FUJII SADAO

(54) LIQUID CRYSTAL DISPLAY ELEMENT

(57) Abstract:

PURPOSE: To provide a highly reliable liquid crystal display element having less deterioration of display characteristic, increase the degree of freedom in selection of polymer liquid crystal material and solvent, and facilitate the manufacture by using an insulating inorganic thin film as a barrier film material to be formed on a polymer film base.

CONSTITUTION: In a liquid crystal display element in which a polymer liquid crystal material 9 is interposed between a pair of polymer film bases 10, 11, the polymer film bases 10, 11 are formed of polymer films 1, 2, insulating inorganic thin films 3, 4 and conductive inorganic thin films 5, 6. As the insulating inorganic thin films 3, 4 as barrier films, silicon oxides and silicon aluminium compounds are given. As the silicon compound, SiOx (x=1.0-2.0) is preferably used, and as the silicon aluminium compound, SiAION and SiAIN are preferably used. They are formed by means of vacuum



evaporation, spattering, or ton plating. As the conductive inorganic thin films 5, 6, indium-tin oxide ITO and tin oxide SnO2 are used.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

(19)日本国特許 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-49483

(43)公開日 平成7年(1995)2月21日

(51) Int.Cl.6

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

G02F 1/1333

9017-2K

審査請求 未請求 請求項の数4 FD (全 4 頁)

(21)出願番号

特願平5-214869

(22)出廣日

平成5年(1993)8月6日

(71)出願人 000000941

鐘鴻化学工業株式会社

大阪府大阪市北区中之島3丁目2番4号

(72)発明者 吉田 恵一

兵庫県明石市西明石北町3丁目3番26の

406号

(72)発明者 松本 賢次

兵庫県神戸市西区学園西町7丁目1番地

737号棟205号室

(72) 発明者 藤井 貞男

兵庫県神戸市北区筑紫が丘8丁目4番9号

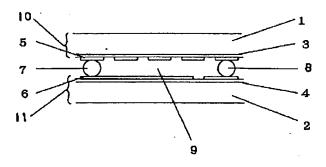
(74)代理人 弁理士 伊丹 健次

(54) 【発明の名称】 液晶表示素子

(57)【要約】

【構成】 一対の高分子フィルム基板10、11内部に 高分子液晶材料9が介在してなる液晶表示素子におい て、前記高分子フィルム基板10、11を高分子フィル ム1、2、絶縁性無機薄膜3、4および導電性無機薄膜 5、6で構成したことを特徴とする液晶表示素子。

【効果】 製造の際の材料選択性の自由度が大きく、且 つ表示性能の劣化、低下がない。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 一対の高分子フィルム基板内部に高分子 液晶材料が介在してなる液晶表示素子において、前記高 分子フィルム基板を高分子フィルム、絶縁性無機薄膜お よび導電性無機薄膜で構成したことを特徴とする液晶表 示素子。

【請求項2】 絶縁性無機薄膜が珪素酸化物 (x=1.0~2.0) または珪素アルミ系化合物からなる請求項1記載の液晶表示素子。

【請求項3】 導電性無機薄膜がインジウム・錫酸化物 または錫酸化物からなる請求項1又は2記載の液晶表示素子。

【請求項4】 高分子フィルムがポリアリレート、ポリカーボネート、ポリスルホンおよびポリエーテルスルホンよりなる群から選択される少なくとも1種を主成分とした高分子フィルムである請求項1~3記載の液晶表示素子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、高分子フィルム基板を 用い、液晶材料として高分子液晶材料を用いた液晶表示 素子に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、この種の液晶表示素子では、基材として高分子フィルムを用い、該高分子フィルム上に水蒸気・酸素などのバリア膜として有機材料を主成分とした有機薄膜を塗布形成し、更にこの上にインジウム・錫酸化物 (ITO) などの導電性無機薄膜をスパッタリングなどにより蒸着形成した高分子フィルム基板を用いていた。

【0003】図2に、従来の液晶表示素子の構成を示し たが、21、22は高分子フィルム、23、24は有機 パリア膜、25、26はITO膜、27、28はスペー サーで、29は髙分子液晶材料である。髙分子フィルム 21、22としてはポリエステル、ポリカーポネート等 のフィルムが用いられ、有機パリア23、24としては エチレンービニルアルコール共重合体(商品名エバー ル) 等が用いられ、ITO膜25、26はエッチングに より、ストライプ状またはセグメント状にパターニング されている。高分子フィルム21、22、有機バリア膜 23、24、及びITO膜25、26からなるこの高分 子フィルム基板30、31は、直径10 μm程度以下の スペーサー27、28を介して所定の間隔を保持した状 態で対向配置され、該基板30、31とスペーサー2 7、28とにより画成された空間部に高分子液晶材料2 9の層が形成されている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】上記のような従来の液 晶表示素子においては、高分子液晶材料層を10μm程 度以下の厚みにフィルム化して用いる。フィルム化方法 としては一般的に、溶融押出法または溶剤キャスティン グ法が用いられる。

【0005】該高分子液晶材料を用いて実際の液晶表示 素子を作製する方法として、あらかじめ該高分子液晶材 料をフィルム化しておき、次いでこれを高分子フィルム 基板とラミネートする方法、片側の高分子フィルム基板 上に直接該高分子液晶材料フィルムを形成(キャスティ ング法) した後相対する高分子フィルム基板とラミネー トする方法などがある。いずれの場合においても、該高 分子液晶材料は工程中の溶融や溶剤蒸発の際に該高分子 フィルム基板とともに加熱される。また、液晶表示素子 化した後にも内部液晶材料の再配向を目的として再度熱 処理を行う場合があり、この際にも該高分子液晶材料は 該高分子フィルム基板とともに加熱されることになる。 【0006】しかし乍ら、上記従来の高分子フィルム基 板では基板の一部を構成する有機バリア層の耐熱性に限 界があるため、有機パリア層材料の最高加熱温度、例え ば120℃以下で処理可能な材料を選択しなければなら ず、工程中で例えば150℃以上の加熱を行った場合に は高分子フィルム基板の変性が起こり、全体的な厚みの 変化や部分的な厚みむらなどによる液晶表示素子として の表示性能が低下するという問題があった。また、該高 分子フィルム基板上にキャスティング法などにより直接 該高分子液晶材料をフィルム化する際、キャスティング のための溶媒選択の自由性が規制されたり、また溶媒の 蒸発温度と有機パリア材料の最高加熱温度とが接近して いる場合は、キャスティング時の温度制御に高精度が必 要となり充分な加熱ができないため溶剤の一部が残存 し、これが原因となって液晶表示素子部でのリーク電流 が大きくなりデューティ駆動時の画面のちらつき等表示 性能の低下や、残存不純物による黒点、泡など表示性能 の劣化や信頼性の低下を招いたり、液晶材料の再配向の 際にも加熱不足が原因となり、場合によっては液晶材料 の再配向不足による配向むら・配向不良などの表示性能 の低下、劣化を招いてしまうという問題があった。本発 明は、このような問題を解決し、材料選択の自由性を確 保するとともに、表示品位と信頼性の高い液晶表示素子 を提供することを目的とする。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明は、かかる実状に 鑑み鋭意研究の結果、優れた耐熱性を有する無機バリア 層を設けることにより上記課題が解決されることを見出 し、本発明を完成した。即ち、本発明は一対の高分子フィルム基板内部に高分子液晶材料が介在してなる液晶表 示素子において、前記高分子フィルム基板を高分子フィルム、絶縁性無機薄膜および導電性無機薄膜で構成した ことを特徴とする液晶表示素子を内容とするものである。

[0008]

【作用】本発明は、高分子フィルム基板のバリア膜とし



て反応性が低く且つ耐熱性の良好な珪素酸化物SiOxなどの絶縁性無機薄膜を用いたことにより、使用する液晶材料との反応のおそれがなく、また不充分な耐熱性に起因する材料選択の制限がなく、また製造工程上の熱によって劣化することもなく、信頼性の高い液晶表示素子を提供することができる。

【0009】以下、本発明を図面に基づいて説明する。図1は本発明の一実施例を示す液晶表示素子の概略断面図である。図1において、高分子フィルム基板10、11は、それぞれ高分子フィルム1、2、絶縁性無機薄膜(バリア膜)3、4、導電性無機薄膜5、6から構成され、この一対の高分子フィルム基板10、11の間に高分子液晶材料9が介在した構成となっている。7、8はスペーサーである。

【0010】本発明において、基材として用いられる高分子フィルムとしては、耐熱性が高く、透明性が高い合成樹脂が好ましく、例えばポリアリレート、ポリカーボネート、ポリスルホン、ポリエーテルスルホン等が挙げられ、これらは単独又は2種以上組み合わせて用いられる。これらの中では透明性が高く、耐熱性に優れたポリアリレートが特に好ましい。高分子フィルムは単一のフィルムに限定されず、付着強度の改善、パリア性の向上、耐溶剤性の改善などの目的で各種塗工や表面処理を施したものや、同種又は異種のフィルムを積層したものや、同種又は異種のフィルムを積層したものや、同種又は異種のフィルムを積層したものや、同種又は異種のフィルムを積層したものや、同種又は異種のフィルムを積層したものや、には20~200 μ m、より好ましくは75~125 μ mで、光線透過率は好ましくは85%以上、より好ましくは90%である。

【0011】本発明において、バリア膜としての絶縁性 無機薄膜としては、珪素酸化物や珪素アルミ系化合物等 が挙げられる。珪素化合物はSiOx(x=1.0~ 2.0)が好ましく、また珪素アルミ系化合物としては SIAION、SIAIN等が好ましい。絶縁性無機薄 膜は真空蒸着法、スパッタリング法、イオンプレーティ ング法等により形成される。絶縁性無機薄膜の厚さは好 ましくは10~100nm、より好ましくは20~60 nmであり、酸素透過度は好ましくは5cc/m²/d ay以下、より好ましくは1cc/m²/day以下、 また水蒸気透過度は好ましくは5g/m²/day以 下、より好ましくは1g/m²/day以下である。' 【0012】本発明における導電性無機薄膜性としては⇒ インジウム・錫酸化物 (ITO)、錫酸化物 (Sn O₂)等が用いられる。導電性無機薄膜は真空蒸着法、 スパッタリング、イオンプレーティング法等により形成 される。厚さは好ましくは10~400nm、より好ま しくは50~200nmである。光線透過率は好ましく は80%以上、より好ましくは85%以上、シート抵抗 は好ましくは 100Ω / \square 以下、より好ましくは 50Ω /口以下である。導電性無機薄膜は必要に応じ、エッチ ングによりストライプ状、セグメント状等にパターニン

グされる。

【0013】本発明における高分子液晶材料としては特に制限はなく、例えば特開平2-73216、同2-73218、同2-123324号公報に記載されている高分子分散型液晶材料、例えば同4-59890、同1-253712号公報に記載されている強誘電性高分子液晶材料等が挙げられる。

【0014】高分子液晶材料層は10μm程度以下の厚みにフィルム化して用いられる。フィルム化方法としては一般的に、溶融押出法または溶剤キャスティング法が用いられるが、不必要な熱履歴を避けるため後者がより好ましい。この溶剤キャスティング法で高分子液晶材料層をフィルム化する場合、溶剤として該高分子液晶材料液晶材料に対して良好な溶解性を示す溶剤が用いられ、また高分子分散型液晶材料などの場合にはマトリックス高分子材料に対して良好な溶解性を示す溶剤が用いられる。例えば、マトリックス高分子材料がポリ塩化ビニルの場合にはテトラヒドロフランが好適な溶剤として使用される。

【0015】該高分子液晶材料を用いて液晶表示素子を 作製する方法としては、あらかじめ該高分子液晶材料を フィルム化しておき後にこれを高分子フィルム基板とラ ミネートする方法、片側の高分子フィルム基板上に直接 該高分子液晶材料フィルムを形成 (キャスティング法) した後、相対する高分子フィルム基板とラミネートする 方法などがある。尚、図示していないが強誘電性高分子 液晶材料を用いた場合には、高分子フィルム基板外側に 偏光フィルムを貼り合わせて液晶表示素子とする。上記 高分子フィルム基板は、通常、導電性無機薄膜の表面に 保護フィルムを貼着してロール状に巻かれる。そして液 晶表示素子を作製するには、該ロール状物から繰り出し て表面の保護フィルムを剥ぎ取った高分子フィルム基板 を、前記した如く、予めフィルム化した高分子液晶材料 とラミネートする、該高分子フィルム基板上にキャステ ィング法により直接髙分子液晶材料フィルムを形成した 後、他の高分子フィルム基板とラミネートする、等の方 法により液晶表示素子とされる。

[0016]

【実施例】以下、実施例を挙げて本発明を更に詳細に説明するが、本発明はこれのみに限定されるものではない。

実施例

図1に示す構成の液晶表示素子を作製した。高分子フィルム1、2として、ポリアリレートを主成分としてキャスティング法で製膜した厚さ 100μ mの高耐熱性光学フィルムを用い、このフィルム1、2の上に $SiO_{1.8}$ をスパッタリングして厚さ約500 Λ の絶縁性無機薄膜(パリア膜)3、4を形成した。次いで、この絶縁性無機薄膜の上に1TOをスパッタリングして厚さ約100 Λ の導電性無機薄膜5、6 を形成し、エッチングによ

ア性能を有していた。次に、上記高分子フィルム基板上 にキャスティング法により被晶層を形成した。液晶材料 としては下記の構造及び相転移挙動のものを用いた。

[0017]

【化1】

$$Crv \stackrel{50}{\longleftrightarrow} S \stackrel{183}{\longleftrightarrow} iso$$

【0018】キャスティング時の最高加熱温度は液晶材料とポリマーの組み合わせの中から150℃付近のものを選択し製膜を行い、この液晶膜の上に更に高分子フィルム基板を加熱温度100℃以下でラミネートした。本実施例で用いた液晶材料の等方層への層転移温度は180℃付近であるため、液晶表示素子の再加熱により液晶層の再配向処理を行った。

【0019】以上の様にして作製した液晶表示素子を60℃、95%の湿熱環境下に放置し、初期と1000時間後とのコントラスト比、応答速度、電圧保持率を測定比較したところ、ほとんど変化が見られなかった。また、配向むらなどの表示性能の低下や黒点・泡などの表示性能の劣化も見られず、信頼性の高い液晶表示素子が得られた。

[0020]

【発明の効果】以上述べたように、本発明によれば、高 分子フィルム基板と高分子液晶表示素子材料とを用いた 液晶表示素子において、高分子フィルム基板上に形成す るバリア膜材料として絶縁性無機薄膜を用いることによ り、表示特性の劣化のない信頼性の高い液晶表示素子を 提供することができる。また、高分子液晶材料および溶 剤などの選択の自由度が増え、製造しやすい液晶表示素 子を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施例を示す概略断面図である。

【図2】従来の液晶表示素子の概略断面図である。.

【符号の説明】

1	高分子フィルム	2	高分子フィ
ル	<u> У</u>		
3	絶緣性無機薄膜	4	絶縁性無機
薄膜			
5	導電性無機薄膜	6	導電性無機
薄	· 模		
7	スペーサー	8	フペーサー

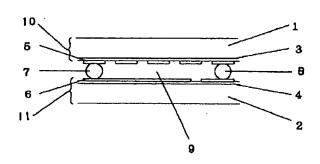
9 高分子液晶材料

10 高分子フィ

ルム基板

11 高分子フィルム基板

【図1】



[図2]

